JP 58040504 B 19830906 (198339)

PRAI JP 1979-15424 19790215

AN 1980-70671C [40] WPIDS

(I) AB JP 55109639 A UPAB: 19930902

The surfaces of mould for forming the surface of injection moulded prod. are preheated by e.g. inserting an inductor for high frequency induction heating and applying high frequency wave to a skin temp. of at least the thermally deformable temp. of the thermoplastic resin. The cavity of mould is injection moulded with a thermoplastic resin (e.g. polystyrene, high impact polystyrene, AS resin, ABS) poly(acrylonitirle, butadiene/styrene/alpha-methyl styrene), poly(acrylonitilre/methyl methacrylate/butadiene/styrene), polyethylene, polypropyleen, polycarbonate, poly(phenylene ether), polyoxymethylene and Nylon) blended with a filter (e.g. glass fibre, glass beads, CaCO3 mica, asbestos, metal oxides, metal hydroxides, metal powder or hollow particles).

The process provides moulded prods. having the surface free from the filler, flow mark and silver streak.

L2 ANSWER 14 OF 14 WPIDS COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1976-27051X [15] WPIDS

TI Die for injection forming of resin - with means to prevent a weld line forming where molten resin flows around pins and cores.

DC A32

PA (MATU) MATSUSHITA ELEC IND CO LTD

CYC 1

PI JP 51022759 A 19760223 (197615)\* <--

PRAI JP 1974-95318 19740819

AN 1976-27051X [15] WPIDS

AB JP 51022759 A UPAB: 19930901

A unit housing is imbedded in a portion of the cavity plate of a die, near the place where a weld line often occurs over a prodt. face, and an electric heater and cooling groove are provded in the housing, the cooling groove being so constructed as to introduce a coolant water from outside.

The shape of the unit housing is adaptive to that of the die and made of a highly conductive metal.

L7 ANSWER 1 OF 2 WPIDS COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1989-090674 [12] WPIDS

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報(A)

昭55-109639

⑤ Int. Cl.³B 29 F 1/022

識別記号

庁内整理番号 7636-4F ❸公開 昭和55年(1980)8月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6·頁)

**匈射出成形方法** 

②特 願 昭54-15424

②出 願 昭54(1979)2月15日

⑫発 明 者 和田明紘

川崎市川崎区夜光1丁目3番1

号旭ダウ株式会社内

⑫発 明 者 田崎吉弥

川崎市川崎区夜光1丁目3番1

号旭ダウ株式会社内

70発 明 者 田原保

川崎市川崎区夜光1丁目3番1 号旭ダウ株式会社内

⑫発 明 者 鈴木啓志

川崎市川崎区夜光1丁目3番1

号旭ダウ株式会社内

⑫発 明 者 水谷行久

川崎市川崎区夜光1丁目3番1

号旭ダウ株式会社内

⑪出 願 人 旭ダウ株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目1

番2号

明 細 書

1. 発明の名称

射出成形方法

2.特許請求の範囲

/ 熱可塑性樹脂を射出成形するにあたり、射出 成形品表面を形成させるべき金型表面温度を予め 該熱可塑性樹脂の加熱変形温度以上に加熱してか を射出成形する事を特徴とする射出成形方法

- 2 加熱が高周波誘導加熱である特許請求の範囲 第/項に記載された射出成形方法
- 3. 熱可類性樹脂が充填材入り熱可觀性樹脂である特許請求の範囲第/項または第2項に記載された射出成形方法
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は熱可塑性樹脂の射出成形品において外観良好な成形品を得る射出成形方法に関するものである。

本発明方法によつて得られる熱可塑性樹脂射出成型品は、フローマーク等がないので、外観が良好であり、特に充填剤入熱可樹脂においては、そ

の充填剤が表面に露出されないのでシルパストリークもなくなり外観が 被めて良好となる。すなわち、通常の射出成形方法では該射出成形品表面が荒れ黙可塑性樹脂本来のやわらかい光沢を有する外観を得ることが出来なかつた充填材入り熱可塑性樹脂の射出成形品にかいて本発明の効果がとりわけ非常に顕著である射出成形方法である。

-/-

- 2 -

わらたい様に制御し成形する。後言すると金型表 面と熱可塑性樹脂が接触するとその接触面で熱可 塑性樹脂が急速に冷却され熱可塑性樹脂の流動性 が著しく乏しくなるため、金型表面に熱可塑性樹 脂の密着が悪く、成形品袋面の凸凹が激しい。ま た充填材入の場合、充填剤と熱可塑性樹脂は総じ て相容性が良くないため充塡材と熱可塑性樹脂の 界面に微少な空隙ができるれを射出成形した場合 シルパーストリークになると考えられる。即ち成 形品装面に充填材が現出し凸凹が激しく、シルバ - ストリーク等が有る、いわゆる外観が良くない 成形品しか得られない。

٠.

本発明者らは、金型表面温度を熱可塑性樹脂の 加熱温度以上にするととにより、可塑性を保持し たまら成型が可能となり、前述のようにフローマ ークヤシルパーストリーク等を生じせしめること たく射出成型品を得ることを可能にしたのである。 さらに金型表面を加熱する手段として、高周波 誘導加熱方法を採用することにより、その生産性

を向上させることに成功した。以下その説明をす

本祭明でいう加熱変形温度とは、JISKA87/ に 規定された 方法で 測定したものであるが、 金型

る。金型の表面を熱可塑性樹脂の加熱変形温度以

上に保持したまま金型より離型する事は不可能で

あり変形のない所望の成形品を得るためには金型 を冷却し成形品の温度が熱可塑性樹脂の加熱変形

温度より低温に冷却、固化させた状態で金型より 雕型する必要がある。ととろが射出成形金型は途

常の場合、成形品形状より重量的にはもちろん容

量的にも何倍も大きな鋼鉄製のものであり、加熱。

冷却に多くの熱量と時間を必要とする。すなわち

上述の成形品を得る上で工業的生産上の問題点が

有る。すなわち、このような方法により成形する

と成形サイクルは40~60分必要である。そと

て、加熱するにあたり高周波防導加熱の原理を利

用すれば、金型の表層部を選択的に加熱する事が

でき、しかも会型要面を急加熱急冷却する事も可

館とたる。との方法によれば、 金型全体の熱影膜。

収縮等の影響がなくなり、射出成型品の寸法精度

も上り、外見上の斑もなくなる。

- 4 -

表面温度を規定する場合は特に曲げ応力が4.6 kg/cm<sup>2</sup> になる様に試験片に荷嵬を加えた場合の加熱変形 温度をいう。

次に本発明方法で得られる射出成型品について 説明をする。特に充填剤入熱可塑性について説明 する。ガラス繊維をはじめ無機物や金属粉等を充 根材とした各種充填材入り 熱可塑性樹脂 成形品は 酸充填材が入らない成形品に比較し、引張強さ、 曲げ強さ、曲け弾性率、耐熱性、寸法安定性等が 改善され、有用な材料として自動車部品や電機用 品の部品として使用されてきた。一方無可塑性樹 脂はその可塑性を利用、加熱流動化、付形、冷却 固化の手順で成形品を作つていたが、前述の充填 材は流動性がないため充塡有入り熱可塑性樹脂成 形品は酸成形品装面の肌荒れがひどく、外額の美 しさを要求するものには使用されがたく、その物 性の良好さを利用し内部構造部品にしか使用され なかつた。外額の美しさを要求される成形品とし て利用する場合は塗装する。フィルムを貼付ける 等の他薄膜材料を該充填材入り熱可塑性樹脂成形

品の表面に付着する方法が採用されているが熱可 競性樹脂本来のやわらかい光沢を有する外観の成 形品を得ることが出来す、またその製作に手間が かかり、従つて高価になる等の欠点を有する。更 に食装の場合は塗膜を形成させるために熱可塑性 樹脂を溶かすため衝撃強さ等の機械的強さが減少 する。またフィルムを貼付ける場合も成形品形状 が複雑な場合は成形品全面を覆り事は工業生産上 不可能に近かつた。しかし、本発明方法によれば 熱可塑性樹脂成形品において成形品表面に充填材 が焦出していない換言すると熱可塑性樹脂の薄膜 袋皮層を形成させることができ、成形品袋面に熱 可塑性樹脂本来の光沢を有し、フローマーク、シ ルペーストリーク等の外観不良現象がない、良好 な外観を有する充塡材入り熱可觀性樹脂成形品を 得る事が可能である。その成形品は複雑を形状を もつものでもよい。この図成形品表面を観察すれ は / ~ / 0 0 μ の 該熱可塑性樹脂 表皮層 を形成し ておりかつ該成形品の表面光沢をASTMD523



- 6 -

に規定された光沢度 Gs (60)がが 6 0 が以上の光沢

光塚材入り熱可塑性樹脂の射出成形において、 第/図に示す様に固定偶金型と移動側金型の中間 に高周波誘導加熱のインダクターを設置する。移動偶金型と固定側金型との間にインダクターをは さみこみ、はさみこまれた状態で高周波を発振さ せたところ第2図に示す様に、金型表面(A点や

- 7 -

いずれの写真も島模様部はガラス線維であり、 様一般のラインは成形品袋面である。

第3図、第4図と第5図、第6図を比較しても明らかを様に、本発明方法で得られた成形品の場合、充填材ガラス繊維が成形品表面に現出することはなく、少なくとも/~30μの該熱可塑性樹脂層が成形品表層部に形成されている事がわかる。

 B点)のみ急激に温度が上昇し、金型内部(C点 やD点)の温度は髙周波誘導加熱によつては温度 上昇がほとんどない事が確認できる。第2図の例 の場合は金型の冷却水による冷却は行なつておら ず、単純に高周波誘導加熱による金型の温度分布 の経時変化の例を示したものである。しかるのち に金型を一度開きインダクターを固定側及び移動 倒金型の間より抜き出し、再度金型を閉じ通常の 射出成形と同じ要領で充填材入り熱可塑性樹脂を 射出成形したところ、目的とする外観の美しい充 填材入り熱可塑性樹脂成形品を得た。充填材入り 熱可塑性樹脂としてガラス繊維強化アクリロニト リル-スチレン共宜合樹脂(アクリロニトリル-スチレン共重合樹脂を以下 A B 樹脂と略す。)な る成形品を得た。との成形品の厚さ方向の切断面 の光学園徽鏡写真を第3図、第4図に示す倍率は 4 4 0 倍である。参考のため同一会型で会型温度 60℃で同材料を射出成形し、同断面を间機に写 真をとつたのが第5図と第6図である。倍率は 440倍である。

-8-

形品の外観の良さ、光沢废を定景化するため、ASTMD523Kより成形品の光沢废 Ge (60°C)を

一型にた結果、989であつた。一方金型温度

60℃の成形品は光沢废459であり、本元型明になる成形品外観の平滑性、光沢の良さをがいたなる成形品は、射出なたが発生しずらなが発生しずらなが発生しずらなが発生しずらなが発生しずらしたが、なるのはなりに対したが、なるながないが、なるながないが、ないのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、たいのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、な

本発明でいう充填材とはガラス線維、ガラス球 炭酸カルシウム、 雲母、 アスペスト、 等の無機物 や鉄、 銅、 亜鉛、 アルミニウム、 および、 それら の酸化物、 水酸化物等の金属の粉末及び中空体を いいその主粒度が 5 メッシュ以下の小粒径のもの を云う。

本発明でいり熱可塑性樹脂とは、ポリスチレン、

特開昭55-139639 (4)

ゴム補強ポリスチレン、(以下総称しPS と略十)、AB樹脂、アクリロニトリループタジェンースチレン共重合体、アクリロニトリループタジェンースチレン・スチレン・アクリロニトリルーメチルメタクリレートープタジェン・スチレン(以下総称しABB樹脂と略す)、ポリコエテレン、ポリプロピレン、ポリカーポネート、ポリフェニレンエーテル、ポリオキシメチレン、ナイロン等のいわゆる熱可觀性樹脂を全て包含する。

上述の様に本発明になる射出成形方法は充塊材入り無可塑性樹脂に適応する場合が特にその効果が顕著ではあるが、充塊がした場合を射出成形に適応した場合を射出成形に適応した場合を対してあるが、この場合を特にののからにないないのが、この場合を特にの関変化のある射出成形品にないて光沢ムラやフローマークがなくなりからる事も充塡材入り熱可塑性樹脂の場合と同じである。実施例/

-//-

出ししかるのち金型に冷却水を通し、20秒間冷却後、成形品を取り出した。全サイクル時間は60秒であつた。

この成形品の表面は A S 樹脂 成形品と同様の外観を示し、シルパーストリークやガラス 繊維の成形品表面への突き出し等が見られず、非常に外観の良い成形品を得た。

### 一类施例 2

/ 5 4 の ガラス 糠 維 2 0 2 量 5 添 加 A B B 樹脂を油 常の射出成形材で樹脂温度 2 4 0 ℃で成形した。 会型は J I B K 6 8 7 / に規定された形状の ダンペル及び短冊を 得る事が出来る金型で、 材質は B - 5 5 0 で作成されている。 インダクターは J = 2 全の 鋼管を 5 を 間隔で 3 巻状に配置し、 2 の の 平板に 注型し固定 固化したものを 使用した。 成形 方法は 実施例 / と同様であるが、 4 0 0 KHz、 6 KW 、 高周被発提時間 / 0 秒、射出 / 0 秒、 冷却 / 5 秒、 全成形サイクル 5 0 秒である。射出圧 5 0 Ke/cm²。

とのガラス繊維強化 ABB樹脂成形品の表面は

直径 / 3 дのガラス糖維、20重量多添加 A 8 樹脂を通常のインライン型射出成形材で成形した。

金型は通常のB-45c鋼材を利用し、厚径 10㎝、深さ2㎝、平均肉厚35㎜の皿状の成形 品を成形できる金型になつており、ゲートはセン ターダイレクトゲートである。

インダクターは3 m径の鋼管を5 m間隔の渦巻状に皿形状にそわせ型づくり、それを3 cm の厚さになる機にエポキン樹脂で注型し、平板状に固定固化作成する。

射出成形条件は該ガラス繊維添加 A B 樹脂の温度が 2 4 0 ℃に たる様に シリンダー 温度を設定した。 該ガラス繊維強化 A B 樹脂を金型に射出さる 前に上述のインダクターを金型の間には ちみこう が間発振し、 しかるのち金型を開きインダクターを金型間より抜き出し、 再度金型を開きインターを金型冷却水は金型内を流れない様に してからしかるのち通常の射出成形と同様に金型内に該充 機材入り樹脂を 6 0 Eq/cm² の射出圧で / 0 秒間射

-/2-

▲BS樹脂で摂れ、袋面外観の美しい、光沢の有る成形品を得た。

成形品をJIBE687/に従がい物性を評価した結果は表/に示す通りである。

表/の結果より明らかな様に、外観、光沢、物性のすぐれた成形品を得る事が出来た。 実施例3

200メッシュの鉄粉50重量が添加 PB を通常のインライン型射出成形材で、樹脂温度 220℃で成形した。 金型は5 cm × 8 cm × 0.5 cm 深さの箱型成形品であり、 これを同時に一対成形できるになつてかり、 互に組合せ欺合する事により、 ヒンジを有するケースが、 できる様になつた金製である。またゲートは制設サイドゲートである。

インダクターは5 mm 径の網管を5 mm 間隔の渦巻形に平面状に配置し、これを 2 cm 厚さの平板になる様に、エポキシ樹脂で注型し、網管を固定、固化したものを使用した。

このインダクターを金型間にはさみこみ、400 . RHz、6 KW の高周波を15秒間発掘し、然るの

-/4-

ち、インダクターを会型間より抜き出し、実施例 / の場合と同様の要領で射出成形を行なつた。

この成形品の製面は、鉄粉が見られず、通常のPB 成形品と同様であるが、成形品の比重は / · 8 あり、従来 PB 成形品にはたい重量感の有る、どつしりした製品を成形することが出来た。 比較例 /

実施例2の場合と同一成形機、金型を利用、同成形材料を利用し、機能温度240℃、金型温度60℃、射出/0秒、冷却/5秒、全成形サイクル40秒、射出圧50 kg/cm² で成形し、飲成形品の物性を測定した結果は第/裂比較例/に示す。

(日奈平叔)

			来杨色.2	万数室/
<b>斯</b>	<b>铁器力</b>	# (I	20重量多力 AB	20直量をガラス繊維入り ABB樹脂
引强强力	JIS K687/	Ng / Cal	0001	1000
\$ \$	JI8 K687/	*	. 2	7
田下安存	ASTM D790	Kg / CHE	\$\$000	\$\$000
で類に自	ASTK D790	Kg/cm²	1300	0081
アイゲット衛撃強さ 3.2 m厚 ノッチなし	118 K687/	10 /10-61	30	25
加熱效形楹膜	JI8 K687/	ာ့	#01	001
光彩纸	ABTH D5.23	\$(09)80	8 6	# £

-16-

### 4.図面の簡単な説明

第 / 図は本発明になる実施態様の一概念図である。

第2図は、第/図に示す装置での金型の温度分布の/例を示す。

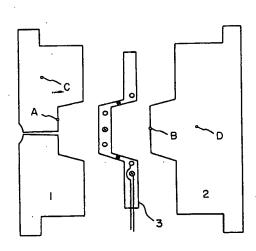
第3図、第4図、本発明の方法で得られる成型 品の一例でガラス繊維強化 A S 樹脂成形品の厚さ 方向の断面写真である。

第5 図、 第6 図は比較写真であり従来の成形法によるガラス繊維強化 A B 樹脂成形品の厚さ方向の断面写真である。

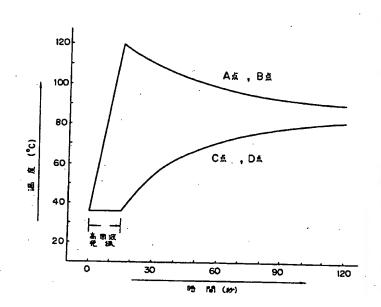
1 は金型における固定側金型、 2 は移動側金型である。 3 は高周波発接装置におけるインダクターである。 A 点、 B 点は金型の表面、 C 点、 D 点は金型の内部を示す。

特許出願人 旭ダウ株式会社

### 第 1 図

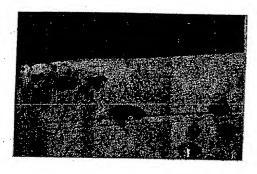




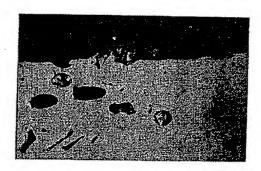




第4回



第5回



第6回

